

## SN74LVC132A 具有施密特触发输入的 四通道双输入与非门

### 1 特性

- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 闩锁性能超过 250mA，符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
  - 2000V 人体放电模型 (A114-A)
  - 1000V 充电器件模型 (C101)

### 2 应用

- 将电源正常信号进行组合
- 启用数字信号

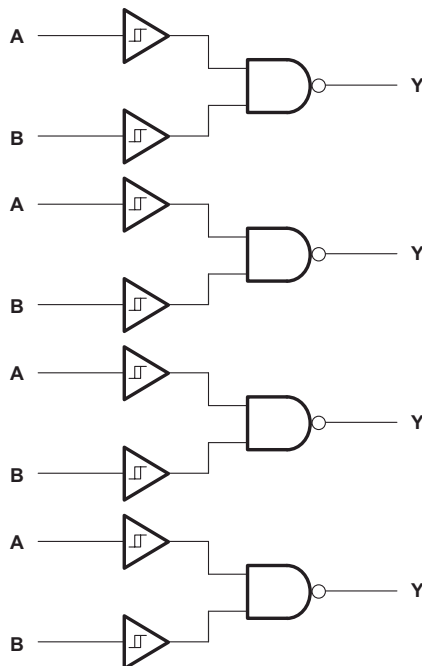
### 3 说明

SN74LVC132A 器件是一款具有施密特触发输入的四通道正与非门，用于增加抗噪性并支持慢速输入信号转换。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数  $Y = \overline{A \times B}$  或  $Y = \overline{A} + \overline{B}$ 。

#### 封装信息

| 器件型号        | 封装 <sup>(1)</sup> | 封装尺寸 <sup>(2)</sup> | 本体尺寸 (标称值) <sup>(3)</sup> |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| SN74LVC132A | BQA ( WQFN , 14 ) | 3mm × 2.5mm         | 3mm × 2.5mm               |
|             | D ( SOIC , 14 )   | 8.65mm × 6mm        | 8.65mm × 3.9mm            |
|             | PW ( TSSOP , 14 ) | 5mm × 6.4mm         | 5mm × 4.4mm               |

- (1) 有关更多信息，请参阅第 11 节。
- (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。
- (3) 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值，不包括引脚。



简化版原理图



内容

|                        |           |                             |           |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1 特性</b> .....      | <b>1</b>  | <b>7.3 特性说明</b> .....       | <b>10</b> |
| <b>2 应用</b> .....      | <b>1</b>  | <b>7.4 器件功能模式</b> .....     | <b>11</b> |
| <b>3 说明</b> .....      | <b>1</b>  | <b>8 应用和实施</b> .....        | <b>12</b> |
| <b>4 引脚配置和功能</b> ..... | <b>3</b>  | <b>8.1 应用信息</b> .....       | <b>12</b> |
| <b>5 规格</b> .....      | <b>4</b>  | <b>8.2 典型应用</b> .....       | <b>12</b> |
| 5.1 绝对最大额定值.....       | 4         | <b>8.3 电源相关建议</b> .....     | <b>13</b> |
| 5.2 ESD 等级.....        | 4         | <b>8.4 布局</b> .....         | <b>13</b> |
| 5.3 建议运行条件.....        | 4         | <b>9 器件和文档支持</b> .....      | <b>15</b> |
| 5.4 热性能信息.....         | 5         | <b>9.1 文档支持</b> .....       | <b>15</b> |
| 5.5 电气特性.....          | 5         | <b>9.2 接收文档更新通知</b> .....   | <b>15</b> |
| 5.6 开关特性.....          | 6         | <b>9.3 支持资源</b> .....       | <b>15</b> |
| 5.7 噪声特性.....          | 6         | <b>9.4 商标</b> .....         | <b>15</b> |
| 5.8 典型特性.....          | 7         | <b>9.5 静电放电警告</b> .....     | <b>15</b> |
| <b>6 参数测量信息</b> .....  | <b>9</b>  | <b>9.6 术语表</b> .....        | <b>15</b> |
| <b>7 详细说明</b> .....    | <b>10</b> | <b>10 修订历史记录</b> .....      | <b>15</b> |
| 7.1 概述.....            | 10        | <b>11 机械、封装和可订购信息</b> ..... | <b>15</b> |
| 7.2 功能方框图.....         | 10        |                             |           |

## 4 引脚配置和功能

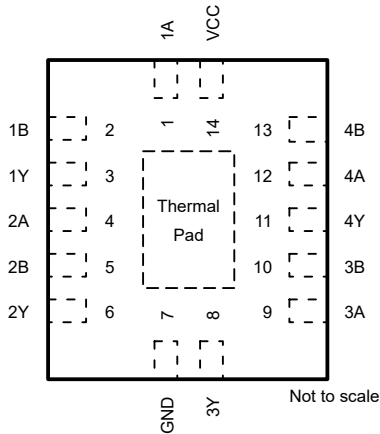


图 4-1. BQA 封装，14 引脚 WQFN (顶视图)

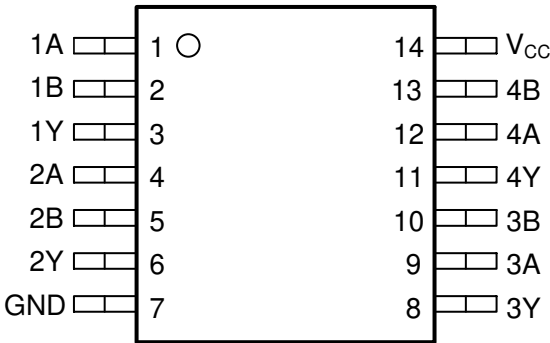


图 4-2. D 或 PW 封装，14 引脚 TSSOP (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

| 引脚                   |    | 类型 <sup>(1)</sup> | 说明                               |
|----------------------|----|-------------------|----------------------------------|
| 名称                   | 编号 |                   |                                  |
| 1A                   | 1  | I                 | 通道 1，输入 A                        |
| 1B                   | 2  | I                 | 通道 1，输入 B                        |
| 1Y                   | 3  | O                 | 通道 1，输出 Y                        |
| 2A                   | 4  | I                 | 通道 2，输入 A                        |
| 2B                   | 5  | I                 | 通道 2，输入 B                        |
| 2Y                   | 6  | O                 | 通道 2，输出 Y                        |
| GND                  | 7  | —                 | 地                                |
| 3Y                   | 8  | O                 | 通道 3，输出 Y                        |
| 3A                   | 9  | I                 | 通道 3，输入 A                        |
| 3B                   | 10 | I                 | 通道 3，输入 B                        |
| 4Y                   | 11 | O                 | 通道 4，输出 Y                        |
| 4A                   | 12 | I                 | 通道 4，输入 A                        |
| 4B                   | 13 | I                 | 通道 4，输入 B                        |
| V <sub>CC</sub>      | 14 | —                 | 正电源                              |
| 热性能信息 <sup>(2)</sup> |    | —                 | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 |

(1) I = 输入，O = 输出

(2) 仅限 BQA 封装。

## 5 规格

### 5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）<sup>(1)</sup>

|           |                           |                    | 最小值  | 最大值            | 单位 |
|-----------|---------------------------|--------------------|------|----------------|----|
| $V_{CC}$  | 电源电压范围                    |                    | -0.5 | 6.5            | V  |
| $V_I$     | 输入电压范围 <sup>(2)</sup>     |                    | -0.5 | 6.5            | V  |
| $V_O$     | 输出电压范围 <sup>(2)</sup>     |                    | -0.5 | $V_{CC} + 0.5$ | V  |
| $I_{IK}$  | 输入钳位电流                    | $V_I < 0\text{ V}$ |      | -50            | mA |
| $I_{OK}$  | 输出钳位电流                    | $V_O < 0\text{ V}$ |      | -50            | mA |
| $I_O$     | 持续输出电流                    |                    |      | $\pm 50$       | mA |
| $I_O$     | 通过 $V_{CC}$ 或 GND 的持续输出电流 |                    |      | $\pm 100$      | mA |
| $T_J$     | 结温                        |                    | -65  | 150            | °C |
| $T_{stg}$ | 贮存温度                      |                    | -65  | 150            | °C |

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

### 5.2 ESD 等级

|             |      |                                                          | 值          | 单位 |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|------------|----|
| $V_{(ESD)}$ | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 <sup>(1)</sup> | $\pm 2000$ | V  |
|             |      | 充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 <sup>(2)</sup> | $\pm 1000$ |    |

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

### 5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 规格                    | 说明             | 条件                      | 最小值 | 最大值      | 单位   |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-----|----------|------|
| $V_{CC}$              | 电源电压           |                         | 1.1 | 3.6      | V    |
| $V_I$                 | 输入电压           |                         |     | 5.5      | V    |
| $V_O$                 | 输出电压           | ( 高电平或低电平状态 )           |     | $V_{CC}$ | V    |
| $I_{OH}$              | 高电平输出电流        | $V_{CC} = 1.8\text{ V}$ |     | -4       | mA   |
|                       |                | $V_{CC} = 2.3\text{ V}$ |     | -8       |      |
|                       |                | $V_{CC} = 2.7\text{ V}$ |     | -12      |      |
|                       |                | $V_{CC} = 3\text{ V}$   |     | -24      |      |
| $I_{OL}$              | 低电平输出电流        | $V_{CC} = 1.8\text{ V}$ |     | 4        | mA   |
|                       |                | $V_{CC} = 2.3\text{ V}$ |     | 8        |      |
|                       |                | $V_{CC} = 2.7\text{ V}$ |     | 12       |      |
|                       |                | $V_{CC} = 3\text{ V}$   |     | 24       |      |
| $\Delta t / \Delta v$ | 输入转换上升或下降速率    |                         |     | 10       | ns/V |
| $T_A$                 | 自然通风条件下的工作温度范围 |                         | -40 | 125      | °C   |

## 5.4 热性能信息

| 热指标 <sup>(1)</sup>   |              | 封装选项       |          |            | 单位   |
|----------------------|--------------|------------|----------|------------|------|
|                      |              | PW (TSSOP) | D (SOIC) | BQA (WQFN) |      |
|                      |              | 14 引脚      | 14 引脚    | 14 引脚      |      |
| $R_{\theta JA}$      | 结至环境热阻       | 150.8      | 127.8    | 102.3      | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 结至外壳 (顶部) 热阻 | 78.3       | 81.9     | 96.8       | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 结至电路板热阻      | 93.8       | 84.4     | 70.9       | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 结至顶部特征参数     | 24.7       | 39.6     | 16.6       | °C/W |
| $Y_{JB}$             | 结至电路板特征参数    | 93.2       | 83.9     | 70.9       | °C/W |
| $R_{\theta JC(bot)}$ | 结至外壳 (底部) 热阻 | -          | -        | 50.1       | °C/W |

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体](#)和[IC 封装热指标](#)应用报告。

## 5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

| 参数           | 测试条件                     | $V_{CC}$ | -40°C 至 125°C |     |      | 单位 |
|--------------|--------------------------|----------|---------------|-----|------|----|
|              |                          |          | 最小值           | 典型值 | 最大值  |    |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 1.1V     | 0.5           |     | 0.8  | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 1.2V     | 0.53          |     | 0.9  | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 1.5V     | 0.7           |     | 1.11 | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 1.65V    | 0.4           |     | 1.3  | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 1.95V    | 0.6           |     | 1.5  | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 2.3V     | 0.8           |     | 1.7  | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 2.5V     | 0.8           |     | 1.7  | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 2.7V     | 0.8           |     | 2    | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 3V       | 0.9           |     | 2    | V  |
| $V_{T+}$     | 正向输入阈值电压                 | 3.6V     | 1.1           |     | 2    | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 1.1V     | 0.2           |     | 0.6  | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 1.2V     | 0.26          |     | 0.65 | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 1.5V     | 0.34          |     | 0.75 | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 1.65V    | 0.2           |     | 0.9  | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 1.95V    | 0.3           |     | 1    | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 2.3V     | 0.4           |     | 1.2  | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 2.5V     | 0.4           |     | 1.2  | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 2.7V     | 0.4           |     | 1.4  | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 3V       | 0.6           |     | 1.5  | V  |
| $V_{T-}$     | 负向输入阈值电压                 | 3.6V     | 0.8           |     | 1.7  | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 1.1V     | 0.07          |     | 0.53 | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 1.2V     | 0.08          |     | 0.54 | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 1.5V     | 0.18          |     | 0.60 | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 1.65V    | 0.1           |     | 1.2  | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 1.95V    | 0.2           |     | 1.3  | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 2.3V     | 0.3           |     | 1.3  | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 2.5V     | 0.3           |     | 1.3  | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 2.7V     | 0.3           |     | 1.1  | V  |
| $\Delta V_T$ | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ ) | 3V       | 0.3           |     | 1.2  | V  |

## 5.5 电气特性 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

| 参数               | 测试条件                                                          | V <sub>CC</sub> | -40°C 至 125°C         |     |          | 单位      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|----------|---------|
|                  |                                                               |                 | 最小值                   | 典型值 | 最大值      |         |
| $\Delta V_T$     | 迟滞 ( $V_{T+} - V_{T-}$ )                                      | 3.6V            | 0.3                   |     | 1.2      | V       |
| V <sub>OH</sub>  | I <sub>OH</sub> = -100 $\mu$ A                                | 1.1V 至 3.6V     | V <sub>CC</sub> - 0.2 |     |          | V       |
| V <sub>OH</sub>  | I <sub>OH</sub> = -100 $\mu$ A                                | 1.2V 至 3.6V     | V <sub>CC</sub> - 0.2 |     |          | V       |
| V <sub>OH</sub>  | I <sub>OH</sub> = -4mA                                        | 1.65V           | 1.2                   |     |          | V       |
| V <sub>OH</sub>  | I <sub>OH</sub> = -8mA                                        | 2.3V            | 1.75                  |     |          | V       |
| V <sub>OH</sub>  | I <sub>OH</sub> = -12mA                                       | 2.7V            | 2.2                   |     |          | V       |
| V <sub>OH</sub>  |                                                               | 3V              | 2.4                   |     |          | V       |
| V <sub>OH</sub>  | I <sub>OH</sub> = -24mA                                       | 3V              | 2.2                   |     |          | V       |
| V <sub>OL</sub>  | I <sub>OH</sub> = 100 $\mu$ A                                 | 1.1V 至 3.6V     |                       |     | 0.15     | V       |
| V <sub>OL</sub>  | I <sub>OH</sub> = 100 $\mu$ A                                 | 1.2V 至 3.6V     |                       |     | 0.2      | V       |
| V <sub>OL</sub>  | I <sub>OH</sub> = 4mA                                         | 1.65V           |                       |     | 0.45     | V       |
| V <sub>OL</sub>  | I <sub>OH</sub> = 8mA                                         | 2.3V            |                       |     | 0.7      | V       |
| V <sub>OL</sub>  | I <sub>OH</sub> = 12mA                                        | 2.7V            |                       |     | 0.4      | V       |
| V <sub>OL</sub>  | I <sub>OH</sub> = 24mA                                        | 3V              |                       |     | 0.55     | V       |
| I <sub>I</sub>   | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND                        | 3.6V            |                       |     | $\pm 5$  | $\mu$ A |
| I <sub>off</sub> | V <sub>I</sub> 或 V <sub>O</sub> = V <sub>CC</sub>             | 0 V             |                       |     | $\pm 10$ | $\mu$ A |
| I <sub>CC</sub>  | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND, I <sub>O</sub> = 0    | 3.6V            |                       |     | 40       | $\mu$ A |
| $\Delta I_{CC}$  | 一个输入电压为 V <sub>CC</sub> 至 0.6V, 其他输入电压为 V <sub>CC</sub> 或 GND | 2.7V 至 3.6V     |                       |     | 500      | $\mu$ A |
| C <sub>I</sub>   | V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND                        | 3.3V            |                       | 4.9 |          | pF      |
| C <sub>O</sub>   | V <sub>O</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND                        | 3.3V            |                       | 6.3 |          | pF      |
| C <sub>PD</sub>  | f = 10MHz                                                     | 1.8V            |                       | 31  |          | pF      |
| C <sub>PD</sub>  | f = 10MHz                                                     | 2.5V            |                       | 31  |          | pF      |
| C <sub>PD</sub>  | f = 10MHz                                                     | 3.3V            |                       | 32  |          | pF      |

## 5.6 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内; 典型值在 T<sub>A</sub> = 25°C 时测得 (除非另有说明)。请参阅参数测量信息

| 参数                 | 从 (输入) | 到 (输出) | 负载电容                  | V <sub>CC</sub>  | -40°C 至 125°C |     |      | 单位 |
|--------------------|--------|--------|-----------------------|------------------|---------------|-----|------|----|
|                    |        |        |                       |                  | 最小值           | 典型值 | 最大值  |    |
| t <sub>pd</sub>    | A 或 B  | Y      | C <sub>L</sub> = 15pF | 1.2V $\pm$ 0.1V  | 12            |     | 44   | ns |
| t <sub>pd</sub>    | A 或 B  | Y      | C <sub>L</sub> = 15pF | 1.5V $\pm$ 0.12V | 9             |     | 15   | ns |
| t <sub>pd</sub>    | A 或 B  | Y      | C <sub>L</sub> = 30pF | 1.8V $\pm$ 0.15V |               |     | 10.2 | ns |
| t <sub>pd</sub>    | A 或 B  | Y      | C <sub>L</sub> = 30pF | 2.5V $\pm$ 0.2V  |               |     | 6.9  | ns |
| t <sub>pd</sub>    | A 或 B  | Y      | C <sub>L</sub> = 50pF | 2.7V             |               |     | 6.4  | ns |
| t <sub>pd</sub>    | A 或 B  | Y      | C <sub>L</sub> = 50pF | 3.3V $\pm$ 0.3V  |               |     | 5.6  | ns |
| t <sub>sk(o)</sub> |        |        |                       | 3.3V $\pm$ 0.3V  |               |     | 1.5  | ns |

## 5.7 噪声特性

V<sub>CC</sub> = 3.3 V, C<sub>L</sub> = 50pF, T<sub>A</sub> = 25°C

| 参数                 | 说明                         | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|
| V <sub>OL(P)</sub> | 安静输出, 最大动态 V <sub>OL</sub> |     |     | 0.8 | V  |

## 5.7 噪声特性 (续)

VCC = 3.3 V, CL = 50pF, TA = 25°C

| 参数                 | 说明                         | 最小值  | 典型值  | 最大值 | 单位 |
|--------------------|----------------------------|------|------|-----|----|
| V <sub>OL(V)</sub> | 安静输出, 最小动态 V <sub>OL</sub> | -0.8 | -0.3 |     | V  |
| V <sub>OH(V)</sub> | 安静输出, 最小动态 V <sub>OH</sub> | 2.2  | 3.3  |     | V  |
| V <sub>IH(D)</sub> | 高电平动态输入电压                  | 2.0  |      |     | V  |
| V <sub>IL(D)</sub> | 低电平动态输入电压                  |      |      | 0.8 | V  |

## 5.8 典型特性

TA = 25°C (除非另有说明)

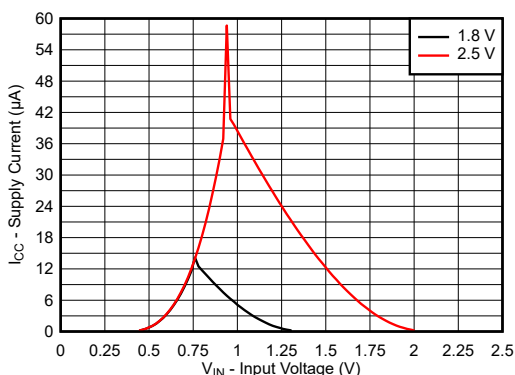


图 5-1. 电源电流与输入电压间的关系 (1.8V 和 2.5V 电源)

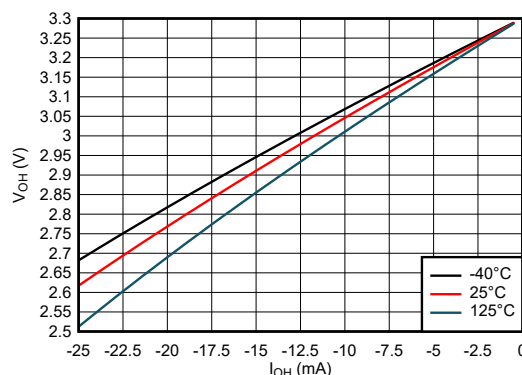


图 5-2. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

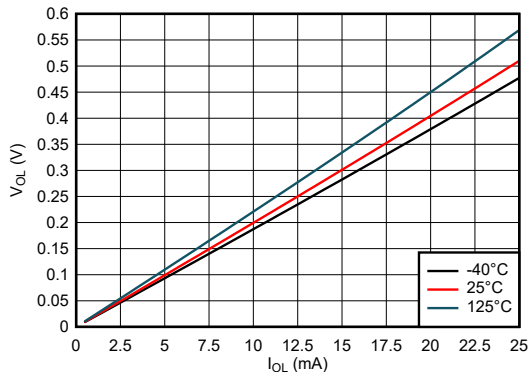


图 5-3. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

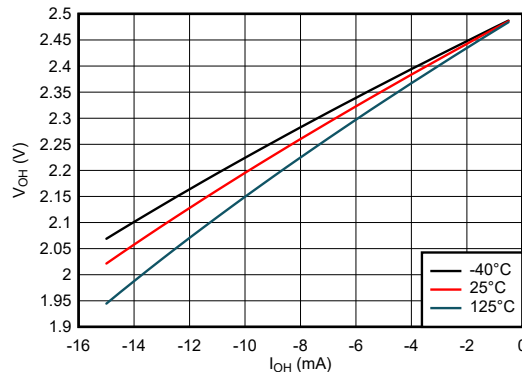


图 5-4. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

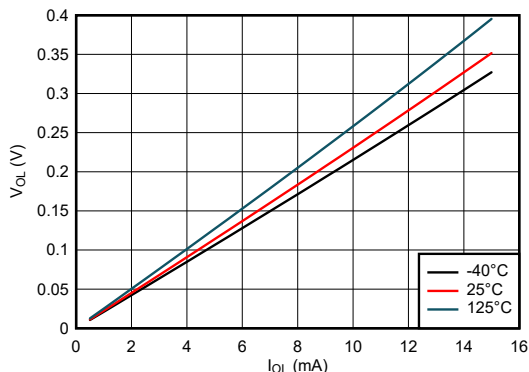


图 5-5. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

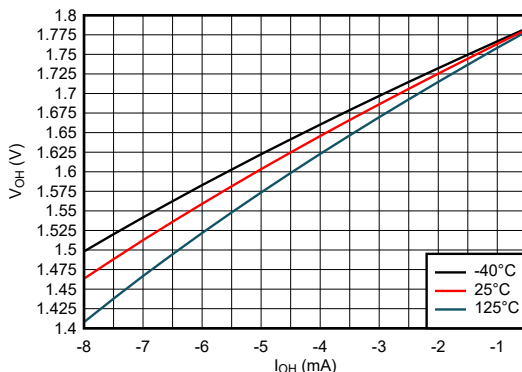


图 5-6. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

## 5.8 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (除非另有说明)

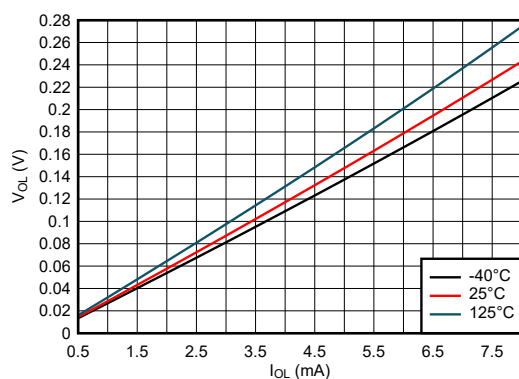


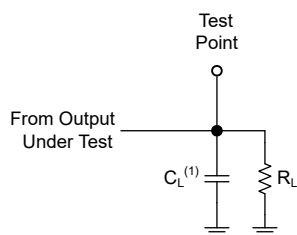
图 5-7. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

## 6 参数测量信息

对于下表中列出的示例，波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：  
 $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f \leq 2.5\text{ns}$ 。

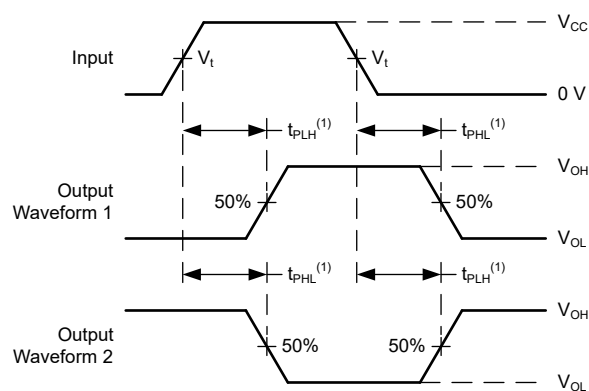
输出单独测量，每次测量一个输入转换。

| $V_{CC}$                       | $V_t$         | $R_L$             | $C_L$         | $\Delta V$     |
|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| $1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$  | $V_{CC}/2$    | $2\text{k}\Omega$ | $15\text{pF}$ | $0.1\text{V}$  |
| $1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$ | $V_{CC}/2$    | $2\text{k}\Omega$ | $15\text{pF}$ | $0.1\text{V}$  |
| $1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$ | $V_{CC}/2$    | $1\text{k}\Omega$ | $30\text{pF}$ | $0.15\text{V}$ |
| $2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$  | $V_{CC}/2$    | $500\Omega$       | $30\text{pF}$ | $0.15\text{V}$ |
| $2.7\text{V}$                  | $1.5\text{V}$ | $500\Omega$       | $50\text{pF}$ | $0.3\text{V}$  |
| $3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$  | $1.5\text{V}$ | $500\Omega$       | $50\text{pF}$ | $0.3\text{V}$  |



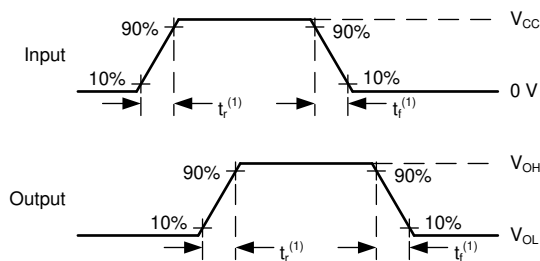
(1)  $C_L$  包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 推挽输出的负载电路



(1)  $t_{PLH}$  和  $t_{PHL}$  之间的较大者与  $t_{pd}$  相同。

图 6-2. 电压波形传播延迟



(1)  $t_r$  和  $t_f$  之间的较大值与  $t_t$  相同。

图 6-3. 电压波形，输入和输出转换时间

## 7 详细说明

### 7.1 概述

此器件包含四个具有施密特触发输入的独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数  $Y = \overline{A \times B}$  或  $Y = \overline{A} + \overline{B}$ 。

### 7.2 功能方框图

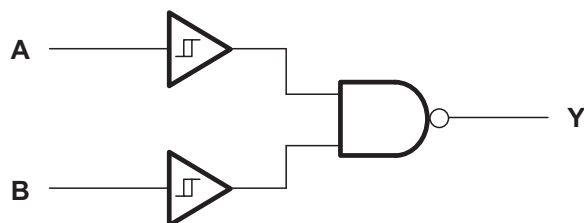


图 7-1. 逻辑图，每个逻辑门（正逻辑）

### 7.3 特性说明

#### 7.3.1 平衡 CMOS 推挽式输出

平衡输出使器件能够灌入和拉取相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边沿，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率，以避免因过电流而损坏器件。必须始终遵守 [绝对最大额定值](#) 中规定的电气和热限值。

SN74LVC132A 可以驱动总电容小于或等于 [开关特性](#) 中列出的最大负载的负载（该负载与高阻抗 CMOS 输入相连），同时仍满足数据表中的所有规格。可以施加更大的容性负载；但建议不要超过提供的负载值。如果需要更大的容性负载，建议在输出端和电容器之间添加一个串联电阻，以将输出电流限制为 [绝对最大额定值](#) 中给定的值。

#### 7.3.2 CMOS 施密特触发输入

标准 CMOS 输入为高阻抗，通常建模为从输入到地的电阻器并与输入电容并联，如 [电气特性](#) 中所示。最坏情况下的电阻是根据 [绝对最大额定值](#) 中给出的最大输入电压和 [电气特性](#) 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ( $R = V \div I$ ) 计算得出的。

施密特触发输入架构可提供由 [电气特性](#) 中的  $\Delta V_T$  定义的迟滞，因而此器件能够很好地耐受慢速或高噪声输入。虽然输入的驱动速度可能比标准 CMOS 输入慢得多，但仍建议正确端接未使用的输入。慢速驱动输入还会增加器件的动态电流消耗。有关施密特触发输入的其他信息，请参阅 [了解施密特触发](#)。

#### 7.3.3 钳位二极管结构

图 7-2 展示了该器件的输入和输出仅布置负钳位二极管。

#### 小心

电压超出 [绝对最大额定值](#) 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

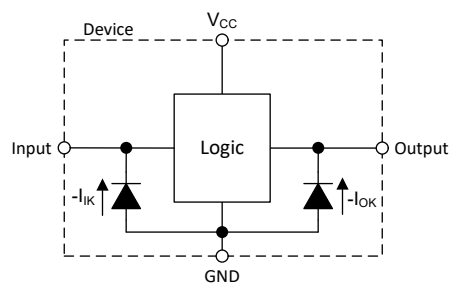


图 7-2. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

## 7.4 器件功能模式

表 7-1. 功能表  
(每个逻辑门)

| 输入 |   | 输出<br>Y |
|----|---|---------|
| A  | B |         |
| H  | H | L       |
| L  | X | H       |
| X  | L | H       |

## 8 应用和实施

### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

### 8.1 应用信息

在该应用中，使用两个双输入与非门来创建低电平有效的 SR 锁存器，如图 8-1 所示。可以对第二个 SR 锁存器使用两个额外的逻辑门来实现各自的逻辑功能，或者可将输入接地且两个通道均不使用。

SN74LVC132A 用于驱动篡改指示灯 LED 并为系统控制器提供一位数据。当防拆开关输出低电平时，输出 Q 变为高电平。此输出保持高电平，直到系统控制器处理该事件并向 R 输入发送低电平信号，使 Q 输出恢复至低电平。

### 8.2 典型应用

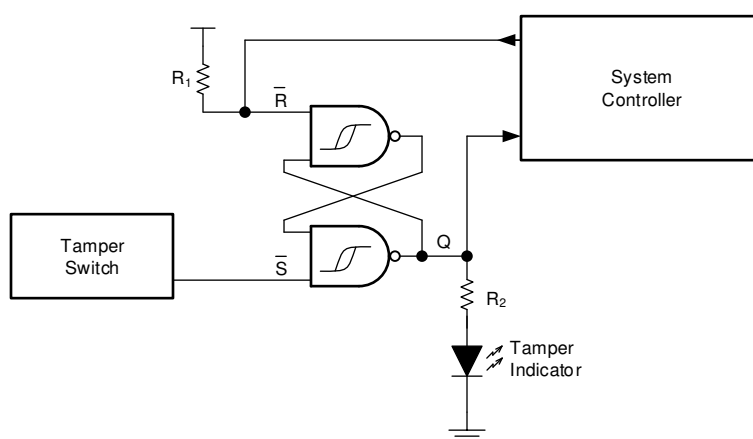


图 8-1. 典型应用框图

#### 8.2.1 设计要求

##### 8.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 [建议运行条件](#) 中规定的范围内。电源电压按照 [电气特性](#) 所述设置器件的电气特性。

电源必须能够提供的电流等于 SN74LVC132A 所有输出端拉出的总电流加上最大电源电流  $I_{CC}$ （在 [电气特性](#) 中列出）之和。逻辑器件只能拉取或灌入与在电源引脚和接地引脚上分别提供的电流相同的电流。确保不要超过 [绝对最大额定值](#) 中列出的通过 GND 或  $V_{CC}$  的最大总电流。

总功耗可以使用 [CMOS 功耗与  \$C\_{pd}\$  计算](#) 中提供的信息进行计算。

可以使用 [标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性](#) 中提供的信息计算热增量。

#### 小心

[绝对最大额定值](#) 中列出的最高结温  $T_{J(max)}$  是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 [绝对最大额定值](#) 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

##### 8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过  $V_{t(min)}$  才能被视为逻辑低电平，必须超过  $V_{t+(max)}$  才能被视为逻辑高电平。不要超过 [绝对最大额定值](#) 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至  $V_{CC}$  或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。电阻值受控制器的驱动电流、进入 SN74LVC132A 的漏电流（如 [电气特性](#) 中所规定）以及所需输入转换率的限制。由于这些因素，通常使用  $10k\Omega$  的电阻值。

SN74LVC132A 由于具有施密特触发输入，因而没有输入信号转换速率要求。

具有施密特触发输入的另一个优势是能够抑制噪声。振幅足够大的噪声仍然会导致问题。要了解噪声大到什么程度才是过大，请参考 [电气特性](#) 中的  $\Delta V_{T(min)}$ 。此迟滞值将提供峰峰值限制。

与标准 CMOS 输入不同，施密特触发输入可以保持在任何有效值，而不会导致功耗大幅增加。将输入保持在  $V_{CC}$  或地电平以外的值所导致的典型附加电流绘制在 [典型特性](#) 中。

有关此器件的输出的其他信息，请参阅 [特性说明](#)。

### 8.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生高电平输出电压。根据 [电气特性](#) 中  $V_{OH}$  规格所示，从输出端汲取电流将降低输出电压。类似地，接地电压用于产生输出低电平电压。根据 [电气特性](#) 中  $V_{OL}$  规格所示，向输出端灌入电流将提高输出电压。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到  $V_{CC}$  或地。

有关此器件的输出的其他信息，请参阅 [特性说明](#)。

### 8.2.2 详细设计过程

1. 在  $V_{CC}$  至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近  $V_{CC}$  和 GND 引脚。[图 8-3](#) 中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载  $\leq 70pF$ 。这不是硬性限制；但这将优化性能。这可以通过从 SN74LVC132A 向接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于  $(V_{CC}/I_{O(max)})\Omega$ 。这将防止超出 [绝对最大额定值](#) 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以  $M\Omega$  为单位的电阻负载；远大于上面计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注散热问题；不过，可以使用应用报告 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的步骤计算功耗和热增量

### 8.2.3 应用曲线

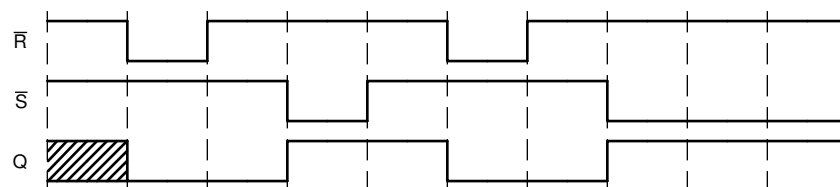


图 8-2. 应用时序图

## 8.3 电源相关建议

电源可以是 [建议运行条件](#) 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个  $V_{CC}$  端子均应具有一个旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用  $0.1\mu F$  电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\mu F$  和  $1\mu F$  电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置，以获得更佳效果，如 [图 8-3](#) 所示。

## 8.4 布局

### 8.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能；例如，当仅使用三输入与门的两个输入时。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低

电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到 GND 或  $V_{CC}$ ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

**8.4.2 布局示例**

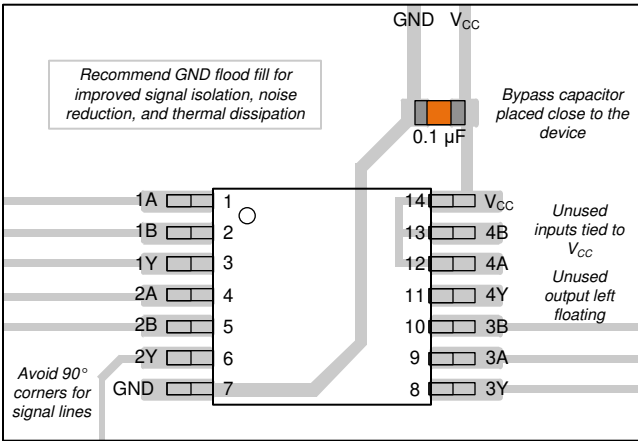


图 8-3. SN74LVC132A 的示例布局

## 9 器件和文档支持

### 9.1 文档支持

#### 9.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[逻辑简介 应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[CMOS 输入缓慢或悬空的影响 应用手册](#)

### 9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

### 9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

| 日期         | 修订版本 | 注释    |
|------------|------|-------|
| 2024 年 5 月 | *    | 初始发行版 |

## 11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable Device | Status<br>(1) | Package Type | Package Drawing | Pins | Package Qty | Eco Plan<br>(2) | Lead finish/<br>Ball material<br>(6) | MSL Peak Temp<br>(3) | Op Temp (°C) | Device Marking<br>(4/5) | Samples                 |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| SN74LVC132ABQAR  | ACTIVE        | WQFN         | BQA             | 14   | 3000        | RoHS & Green    | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM   | -40 to 125   | LV132A                  | <a href="#">Samples</a> |
| SN74LVC132APWR   | ACTIVE        | TSSOP        | PW              | 14   | 3000        | RoHS & Green    | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM   | -40 to 125   | LVC132A                 | <a href="#">Samples</a> |

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

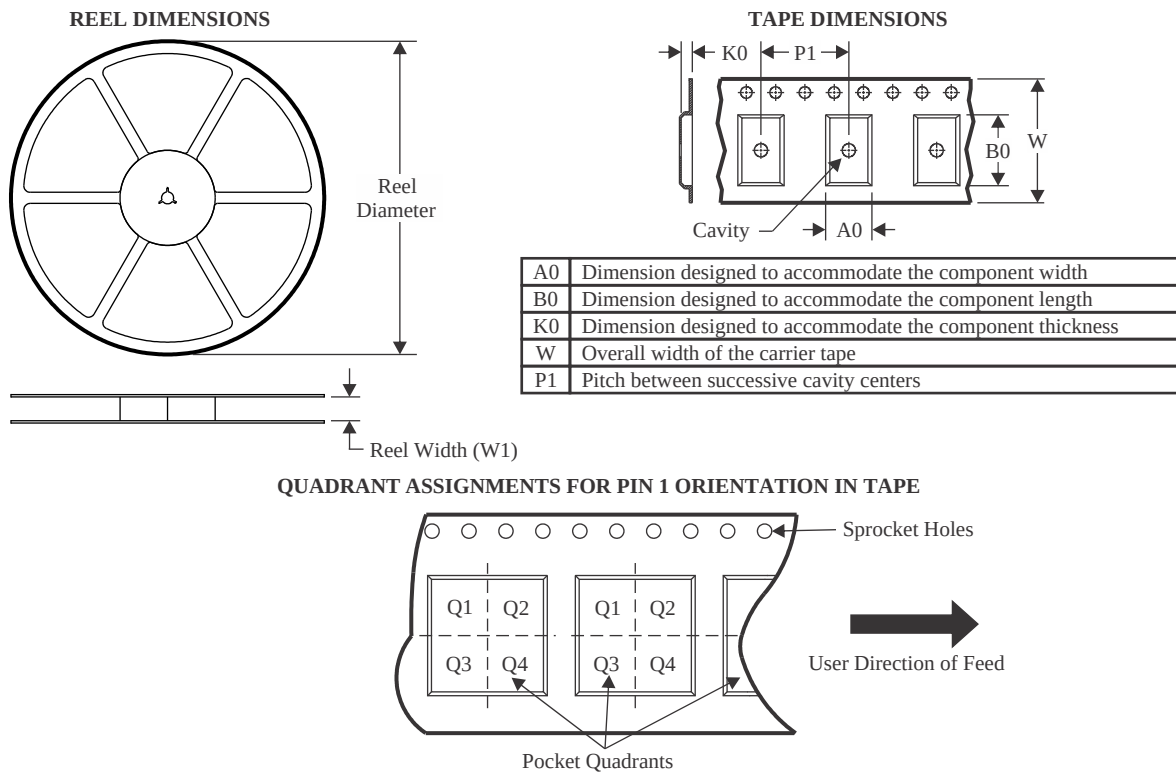
**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LVC132A :**

- Automotive : [SN74LVC132A-Q1](#)

## NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

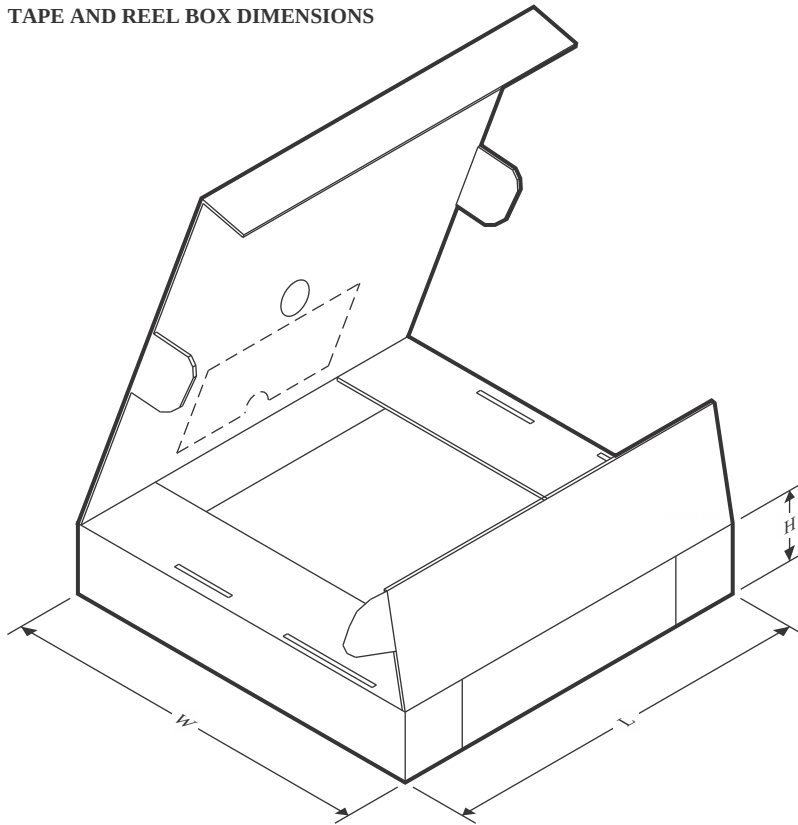
## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

| Device          | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|-----------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| SN74LVC132ABQAR | WQFN         | BQA             | 14   | 3000 | 180.0              | 12.4               | 2.8     | 3.3     | 1.1     | 4.0     | 12.0   | Q1            |
| SN74LVC132APWR  | TSSOP        | PW              | 14   | 3000 | 330.0              | 12.4               | 6.9     | 5.6     | 1.6     | 8.0     | 12.0   | Q1            |
| SN74LVC132APWR  | TSSOP        | PW              | 14   | 3000 | 330.0              | 12.4               | 6.85    | 5.45    | 1.6     | 8.0     | 12.0   | Q1            |

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

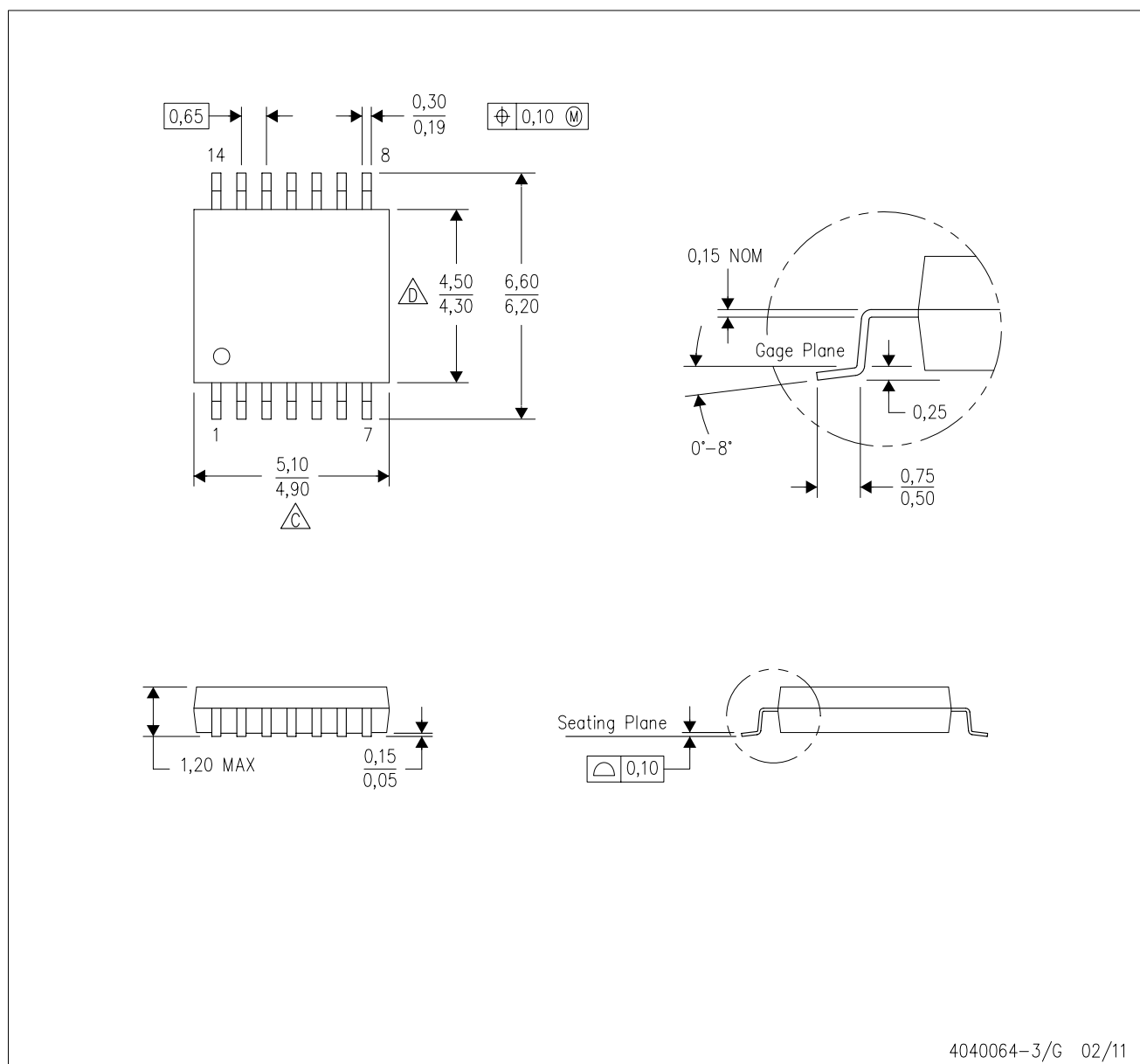


\*All dimensions are nominal

| Device          | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|-----------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| SN74LVC132ABQAR | WQFN         | BQA             | 14   | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| SN74LVC132APWR  | TSSOP        | PW              | 14   | 3000 | 356.0       | 356.0      | 35.0        |
| SN74LVC132APWR  | TSSOP        | PW              | 14   | 3000 | 366.0       | 364.0      | 50.0        |

PW (R-PDSO-G14)

PLASTIC SMALL OUTLINE



4040064-3/G 02/11

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0,15 each side.
  - D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0,25 each side.
  - E. Falls within JEDEC MO-153

## GENERIC PACKAGE VIEW

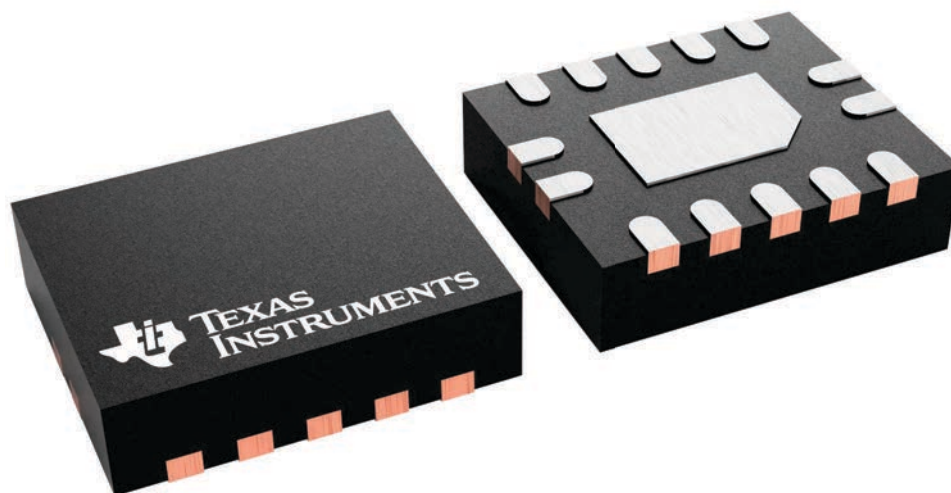
**BQA 14**

**WQFN - 0.8 mm max height**

2.5 x 3, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

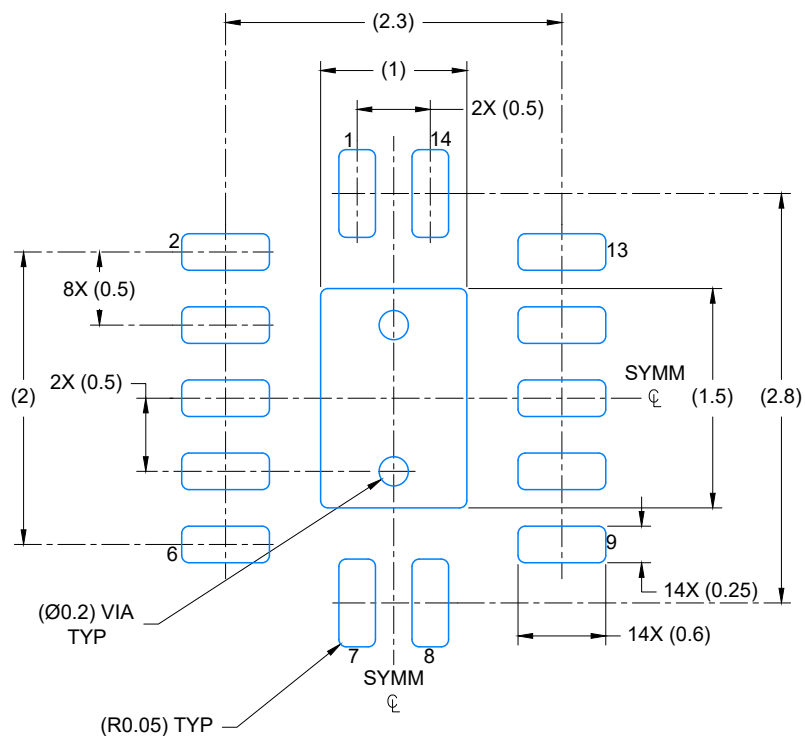
This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



## PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD



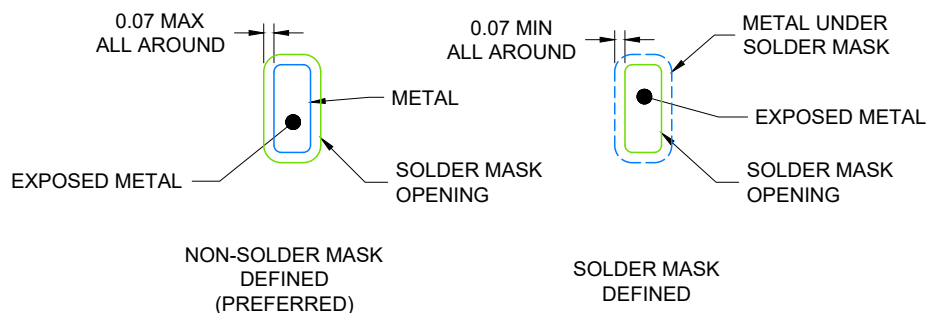
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.



## LAND PATTERN EXAMPLE

EXPOSED METAL SHOWN

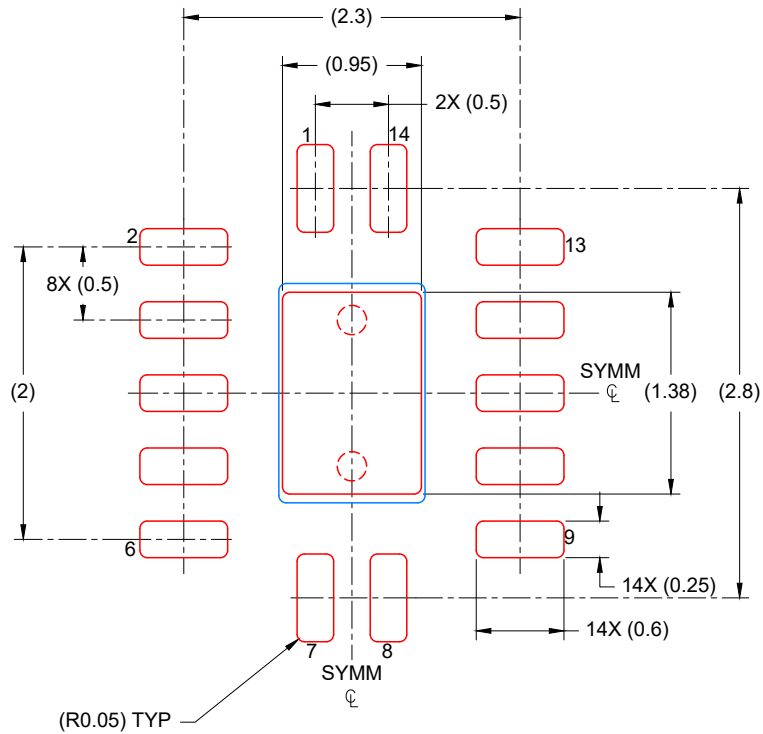
SCALE: 20X



4224636/A 11/2018

## NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



SOLDER PASTE EXAMPLE  
 BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD  
 88% PRINTED COVERAGE BY AREA  
 SCALE: 20X

4224636/A 11/2018

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司